フェライト薄膜の低温作製とノイズ抑制機能 阿部正紀, 松下伸広 東京工業大学·電子物理工学専攻

Low temperature fabrication of ferrite films and their noise suppression characteristics M. Abe and N. Matsushita Dept. of Physical Electronics, Tokyo Institute of Technology

Utilizing Fe²⁺→Fe³⁺ oxidation films of NiZn ferrite were synthesized from an aqueous solution at low temperatures below 100°C by spin spray ferrite plating. They were deposited onto printed circuit boards and polymide sheets, which are applied to quasi-microwave (0.3-10 GHz) conducted noise suppressors of "direct deposition" and "sheet" types, respectively. The direct-deposition type exhibited a strong transmission loss of 40-70 % at 150 MHz-10 GHz and a reflection loss weaker than -13.5 dB. The performance much exceeded those obtained for sheet type noise suppressors of composite type in which ferromagnetic films fine flakes are dispersed in polymer matrix, though the ferrite film (3 µm) was much thinner than the composite sheet (35 μ m).

1. はじめに

現在すでに携帯電話やコンピュータの最速クロック周波数、無線 LAN の周波数が 2GHz を越え、5.8GHz の ITS(例:高速道路の無線による自動料金システム)も始ま っている。通信・情報システムの高周波化がめざましく進行している今日、GHz 帯域 で使用できる磁性材料の開発が強く望まれている。しかし、従来、Ni-Zn フェライト のような立方晶の高周波材料については、動作周波数の上限は、いわゆるスヌーク則 に支配され、高々数十 MHz とされていた。我々は、フェライトめっき技術によって この限界を打破して、準マイクロ波帯 (0.3-10GHz) 域で動作する磁性デバイス、特 に電磁干渉 EMI(Electromagnetic Interference)抑制に用いられる薄膜型およびコア型 電磁ノイズ抑制体を開発し、実用化を進めている¹⁾ので紹介する。

2. フェライトめっきの原理と膜作製法

詳細は文献1)-3)に譲るが、フェライトめっきでは、Fig.1 に示すように「金属イ ンの吸着→[Fe²⁺→Fe³⁺]酸化→スピネル生成」というプロセスが繰り返され、スピネル 膜が成長していく。Fe のみの場合のフェライトめっき反応式は

 $3Fe^{2+}+4H_2O \rightarrow Fe_3O_4+8H^++2e^-$ (1)

と表される。

実際に合成されたマグネタイトの膜や粒子は、化学量論的組成をもたず、Fe₃O₄ とγ -Fe₂O₃の中間生成物であり ⁴⁾、酸素過剰である(Fe₃O_{4+λ}=(1-2 λ) Fe₃O₄+3 λ Fe₂O₃)。 ここで Fe 以外の 2 価の金属イオンとして M=Ni²⁺, Zn²⁺, Co²⁺などを反応液に加えた 場合には、化学量論的な M^{2+} $Fe^{3+}{}_2O_4$ ではなく、 M^{2+} の組成が 1 より小さく、かつ酸素 過剰な組成($M_{1-x}Fe_{2+x}O_{4+\lambda}$)の膜または粒子が得られる。この組成は(1-x) M^{2+} $Fe^{3+}{}_2O_4+xFe_3O_{4+\delta}$ (δ = λ/x)と書きなおすことができる。従ってフェライトめっきによっ て作製された膜や粒子は、狭義のフェライト(MFe₂O₄)と酸素過剰マグネタイト $(Fe_3O_{4+\lambda})$ の中間生成物であり、化学量論的な MFe_2O_4 とは違い、マグネタイトに由 来する Fe²⁺を含んでいる。

電磁ノイズ抑制膜を作製するのに用いるスピンスプレー・フェライトめっき法を

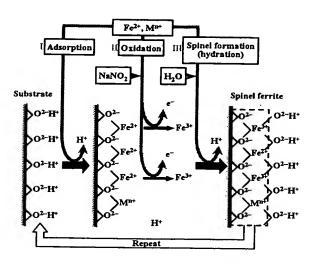


Fig. 1 Principle of ferrite plating which utilizes Fe²⁺→Fe³⁺ oxidation.

Fig.2 に示した。この方法によれば、反応液と酸化液を回転基板上にスプレーすることにより、大面積の基板上に均一に成膜できる。Fig.1 にも示されているとおり、金属イオンの吸着反応およびスピネル生成反応によって、 H^{\dagger} が放出され、pH が低くなるので、通常は、反応液中のpH を一定に保つために CH_3COONH_4 などのpH バッファーをあらかじめ反応液中に加えておく。

3. フェライトめっき膜の高周波透磁率特性 3.1 スヌーク則を超えるフェライトめっき 膜

スピンスプレー法 (Fig.2) により、90 で種々のめっき条件によって作製した NiZn フェライト薄膜の複素透磁率 ($\mu=\mu$ 'ーj μ ") を 20MHz-3GHz で測定したスペクトルを Fig.3 に示した 5,60。一般に高透磁率材料として使用できる周波数の上限の目安は透磁率の実部 μ "が極大となる自然共鳴周波数f、で与えられる。 Fig.3(a)は、標準的な反応液(FeCl₂+NiCl₂+ZnCl₂, pH=6.8)と酸化液(NaNO₂+CH₃COONH₄)を用いて作製した膜に関するデータで、f=650MHzを得ている。この値は、同じ低周波透磁率 (μ =42) をもつ NiZn フェライトのバルク試料

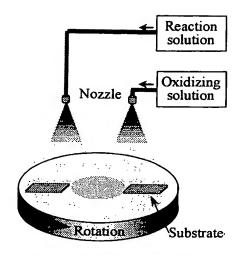


Fig. 2 Spin spray ferrite plating.

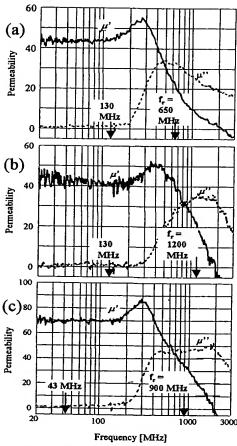


Fig. 3 Permeability spectra for NiZn ferrite films prepared using (a) standard reaction solution (not containing Fe³⁺), (b) Fe³⁺-added reaction solution, and (c) NH₄OH-added oxidizing solution. Arrows show f, for bulk and thin film samples

の f_r =130MHz より数倍も大きい。さらに、反応液に 3 価の Fe イオン(FeCl₃)を添加して作製した(b)では、(a)と比べ、 μ_i の値は変わらず、 f_r は 1.2GHz にまで高められている。標準的反応液を用い、酸化液に NH4OH を添加して、pH を高めて作製した(c)では透磁率が μ_i =70 に、共鳴周波数が f_r =900MHz まで高められ、また 300MHz-3GHzの広い周波数領域で μ " \geq 30 という高い磁気損失が得られた。さらにこの膜の堆積速度は 67nm/sec で、通常の場合(\sim 15nm/sec)より数倍も高いので 6 、電磁ノイズ抑制デバイスに応用する上で有利である。この膜はブロードな μ "のピークを示す(Fig.3(c))ことから、膜内に複数の磁性相が混在していると考えたくなる。しかし、スピン波共鳴の実験結果から、磁気的に均一であり、むしろ μ "のピークがブロードでない Fig.3(a)の薄膜の方が複数の磁性相を含むことが示されている 7 。

Fig.4 に示すとおり、NiZn フェライトめっき膜は、スヌークの限界則をはるかに超えている。ここで、スヌーク則について説明し、なぜフェライトめっき膜がそれを超えることができるかを示そう。

バルク試料の飽和磁化を M。とすると、f,と μi は

$$f_r = (\gamma/2\pi)H_K \tag{2}$$

$$\mu_i - 1 = 2M_s / (3H_K \mu_0)$$
 (3)

で与えられる (μ_0 は真空の透磁率) 8 。それゆえ、 $\mu_i >>1$ として

$$f_r \mu_i = (\gamma/3\pi\mu_0) M_s \tag{4}$$

が成り立つ。すなわち f_r と μ_i の積は M_s に比例するので一方を大きくすれば他方は小さくなる。これがスヌークの限界則であり、NiZn フェライトのバルク試料について成立することが古くから知られている。

 $f_r = (\gamma/2\pi)\sqrt{M_sH_K/\mu_0}$ (5) で与えられる。それゆえバルク試料 と薄膜試料の f_r の比 A は

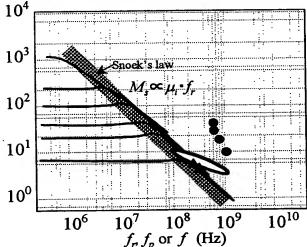
$$A = [f_r]_{film} / [f_r]_{bulk} = \sqrt{M_s / \mu_0 H_K}$$
(6)

と表される。 $M_s/\mu_0H_\kappa>>1$ であるから、A>>1 となり、薄膜の f_s はバルクより大幅に向上する。なお、薄膜試料の μ_i は、バルク試料と同じく式(3)で与えられるから、 f_s と μ_i の積も A で与えられる。すなわち

$$A = [f_r \mu_i]_{film} / [f_r \mu_i]_{bulk} = \sqrt{M_s / \mu_0 H_K} >> 1$$
(7) Fig. 4

が成り立つので、薄膜ではバルクに 関するスヌークの限界則を超えら れるのである。

以上のことは、古くから理論的に



Plots of μ_i (μ' at low frequencies) and f_r (natural resonance frequency) for spin sprayed NiZn ferrite films, shown by solid circles. μ_i and f_p (where μ'' reaches maximum) are also plotted for metal-flake/polymer composites (Bustraid®) shown by ellipsoid. For comparison, μ' spectra are given for various NiZn ferrite bulk samples, illustrated Snoek's law.

予測されていたが、これを実際に示したのは、おそらく我々が初めてである。わりと単純なことが、なぜ検証されずにいたかといえば、まず第一に、金属磁性薄膜では、高周波では渦電流損失によって真の透磁率特性が隠されてしまうため、あまり研究がなされていなかったと考えられる。次にフェライト薄膜については、高度に洗練された CVD 法や、スパッタ法など真空を用いる薄膜作製法で技術の粋をつくしても、バルク試料に匹敵する磁気特性(飽和磁化と透磁率)を示す薄膜を作製することが困難であったからであろう。

3.2 Co2+およびバイアス磁界による特性向上

スピンスプレー法による NiZn フェヺイトめっきで、標準的な反応液に Co^{2+} を加え、膜中に Co^{2+} をわずかに含有させることによって磁気異方性と透磁率特性を大幅に向上させることができた $^{9-11}$ 。 すなわち、 Fig.5(a)、 (b) に示したように、 $Co_xNi_{0.2}Zn_{0.25}Fe_{2.55-x}O_4$ 膜の面内で測定した抗磁力 $H_{c,ll}$ (スピンスプレーフェライトめっきで基板上を遠心力によって水溶液が流れる方向と平行に測定)は、無添加(x=0)

のとき 270e であったが、x=0.03 だけ 添加したとき、150e に減少し、さら に H_{cll} (溶液の流れと垂直方向に測定) より大きくなった。これ は Co 添加によって磁性がソフト化し、さらに溶液の流れ方向(回転テーブル(Fig.2 の半径方向))に一軸 磁気異方性が誘起されたことを示している。

低周波透磁率はµiもx=0の45から x=0.03 で 75 まで増大した。しかし、 Co を多量に添加したとき、例えば x=0.22 では $H_{c,\prime\prime}$ は 132 Oe にも増大し、 ハード化した。これは、次のように 解釈できる。2章でも述べたように、 フェライトめっき膜が Fe²⁺イオンを 含んでいる。Fe²⁺の磁気異方性はCo²⁺ のそれと反対符号であるから、Co²⁺ を添加すると、Fe²⁺の磁気異方性が相 殺され、磁性がソフトになり H_c が低 下する。しかし Co2+の添加量が多く なり過ぎると、Co²⁺の異方性によっ て磁性がハードとなり、同様の現象 は、NiZnフェライトのバルク材料に Co²⁺を添加したときにも見出されて いる。

さらに、x=0.03 だけ Co 添加した膜の作製中に、永久磁石を用いてバイアス磁界水溶液の流れる方向に印加

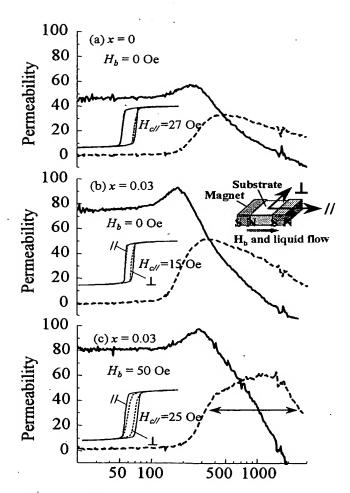


Fig. 5 Permeability spectra for $Co_xNi_{0.2}Zn_{0.25}Fe_{2.55-x}O_4$ (x=0 and 0.03) films spin sprayed under bias magnetic field H_b =0 (a, b) and 50Oe (c). Insets show magnetization curves and direction of bias magnetic field and liquid flow

しながらめっきしたところ、Fig.5 に示すように、 H_{crt} と H_{crt} の差が顕著になり、一軸磁気異方性がさらに強く誘導された。その結果、この膜の μ "の値が、特に 1GHz 以上の高周波領域で大きくなり、ピーク幅もブロードになった。つまり Co^{2+} 添加によって、反応の pH を高めて得られた効果(Fig.3(c))と同様の効果が得られたものである。その機構については、異方的な Co^{2+} イオンの分布状態に関連していると考えられ、現在スピン波共鳴 7 、複素インピーダンスのコール・コール解析 $^{12)}$ などによって探求している。

4. 薄膜型・GHz 電磁ノイズ抑制体の特性

GHz 帯域の電子回路は分布定数回路として 振舞うので、コイルやキャパシタなどの集中 定数回路でノイズ電流を抑制することができ ない。そこで、回路の導線や半導体素子など の表面のごく近傍に磁性膜を置いて、回路に 流れるノイズ電流から発生する磁束を磁性膜 中に閉じ込め、膜の磁気損失によって消滅さ せる(熱エネルギーに変換する)電流ノイズ 抑制体 (conducted noise suppressors) が提案さ れている。これは、ノイズ発生源となってい る回路部分の全域に磁性体を分布させた一種 の分布定数回路型の磁性素子である。ノイズ 電流からノイズ電磁波が放射される前に、ノ イズ電流自体を吸収している点が、放射され たノイズ電磁波を吸収する通常のノイズ電波 吸収体と異なる。

筆者らは、スピンスプレー法(Fig.2(a))で作製した NiZn フェライト薄膜を用いて、回路素子や導線を直接フェライト膜でコートする"直接型"(Fig.6(a))および、フェライト関を堆積したポリマーシートで被う"シート型"(Fig.6(b))の 2 種類を開発している $^{1),12-15}$ 。いずれにおいても、回路を流れるノイズ電流からの誘起磁束をフェライト膜の磁気損失(μ "で与えられる)によって、減衰させてイズ電磁波の放射を抑制する。 μ "が十分大きく、かつ導電率(複素誘電率 $\epsilon=\epsilon'-j\epsilon''$ の虚部を"で与えられる)が小さいフェライト膜などの絶縁性の磁性体を用いた電磁ノイズ抑制体では、電波吸収体と異なり、誘電率を調節する必要がないので設計が容易である。

エポキシプリント基板上に構成したマイクロストリップライン(50Ω)上に NiZn フェライト膜を堆積して作製した直接型・電磁ノイ

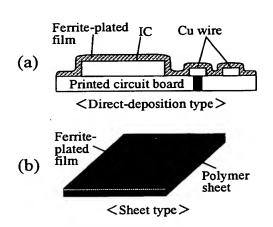


Fig. 6 Novel types of conducted noise suppressors using spin sprayed ferrite films.

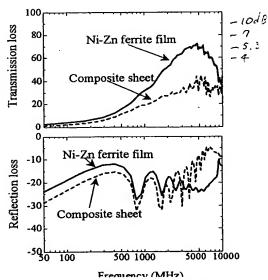


Fig. 7 Frequency profiles of (a) transmission loss and (b) reflection loss for noise suppressors of NiZn ferrite films directly deposited on strip lines (solid lines) and of commercialized composite sheets (Busteraid®) contacted on strip lines (dotted lines).

ズ吸収体のプロトタイプ製品のノイズ抑制特性を Fig.7 に示した 15)。 膜はスピンスプ

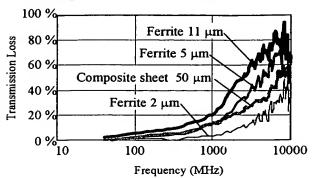


Fig. 8 Transmission loss spectra for noise suppressors of NiZn ferrite films with varied thickness which were contacted on strip lines. Spectrum for the commercialized composite sheet (Busteraid®) is also shown for comparison.

厚さ $3\mu m$ で、前述の厚さ $50 \mu m$ のバスタレイドとほぼ同じ吸収特性を示した(Fig.8) 14 。 前者は、厚さが薄い点で小型電子機器への応用上、有利である。

結言

NiZn フェライトのバルク試料に関するスヌークの限界則は、薄膜化によって超えられることは理論的に予測されていた。しかし、フェライトは酸化物であるゆえに良質の薄膜作製一特に低温における一が困難であったため、実証されずにきた。我々は低温の水溶液プロセスであるフェライトめっき法によって、この限界を打破し、準マイクロ波帯で、従来の複合シートより優れた特性を示す薄膜型電磁ノイズ抑制体を開発し、現在は実用化研究を行っている。

謝辞

フェライトめっき膜を電磁ノイズ抑制体に応用する研究を共同で進めさせていただいている、東北大学の島田寛教授、山口正洋教授、NECトーキン(株)の吉田栄吉氏、近藤幸一氏、千葉龍矢氏に感謝いたします。また、本研究は、産学官連携イノベーション創出事業費補助金(旧・革新的技術開発研究推進費補助金、13501)の援助を受けてなされたことを記して謝意を表します。

参考文献

- 1. 阿部正紀、松下伸広:日本応用磁気学会誌、27,721 (2003).
- 2. 阿部正紀: 粉体および粉末冶金, 49, 87 (2002).
- 3. 阿部正紀: 日本応用磁気学会誌, 22, 1225 (1998).
- 4. M. Abe, Y. Kitamoto, K. Matsumoto, M. Zhang, and P. Li: *IEEE Trans. Magn.*, 33, 3649 (1997).
- 阿部正紀: 日本応用磁気学会誌, 26, 475 (2002).
- 6. N. Matsushita, C. P. Chong, T. Mizutani, and M. Abe: IEEE Trans. Magn., 38, 3156 (2002).
- 7. M. Abe, A. I. Shames, N. Matsushita, and Y. Shimada: Submitted to IEEE Trans. Magn. (HC-09, Digests, Intermag Conf., Boston, March-April, 2003).

- 8. R. M. Walser, W. Win and P. M. Vlanju, IEEE Trans. Magn., 34[4], 1390 (1998).
- 9. N. Matsushita, T. Nakamura, and M. Abe: IEEE Trans. Magn., 38, 3111 (2002).
- 10. N. Matsushita, T. Nakamura, and M. Abe: J. Appl. Phys., 93, 7133 (2003).
- 11. N. Matsushita, T. Nakamura, and M. Abe: Submitted to IEEE Trans. Magn., (HC-02, Digest, Intermag, Boston, March-April, 2003).
- 12. K. Kondo, T. Chiba, S. Ando, S. Yoshida, Y. Shimada, T. Nakamura, N. Matsushita, and M. Abe: Submitted to IEEE Trans. Magn. (HC-03, Intermag Conf., Boston, March-April, 2003).
- 13. K. Kondo, T. Chiba, H. Ono, and S. Yoshida: J. Appl. Phys., 93, 7130 (2003).
- 14. 近藤幸一、千葉龍矢、武田進、小野裕司、吉田栄吉、島田寛、松下伸広、阿部正 紀: 粉体粉末冶金協会平成 15 年度春季大会講演概要集、2-51A, (2003)
- 15. M. Abe, N. Matsushita, T. Nakamura, K. Kondo, H. Ohno, and S. Yoshida: To be submitted to Trans. Magn. Soc. Jpn.

平成15年6月16日受理